## OXIDE SUPERCONDUCTING CONDUCTOR

Patent Number:

JP11086647

Publication date:

1999-03-30

Inventor(s):

HOSAKA MARIKO; IIJIMA YASUHIRO; SADAKATA NOBUYUKI; SAITO TAKASHI

Applicant(s):

**FUJIKURA LTD** 

Requested Patent:

II JP11086647

Application Number: JP19970237477 19970902

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01B12/06; C01G1/00; C23C14/08; C23C14/28; C30B29/22

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an oxide superconducting conductor superior in superconductivity characteristics by having an antidiffusion layer for prevent the diffusion of elements from an oxide superconducting layer.

SOLUTION: This conductor 20 comprises a tape-like base material 21, an orientation-controlled polycrystalline intermediate thin film 22, which is formed on a surface of the base material 21 and in which a multiplicity of crystal grains are bonded together, the antidiffusion layer 23 formed on the orientationcontrolled polycrystalline intermediate thin film 22, and an oxide superconducting layer 24 formed on the antidiffusion (ayer 23. The antidiffusion layer 23 is composed of at least one of Y2 O3 CeO2.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号

## 特開平11-86647

(43)公開日 平成11年(1999) 3月30日

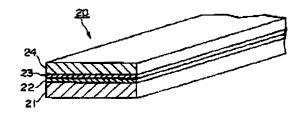
(51) Int. C1.	改別記号	FI
H01B 12/06	ZAA	HO1B 12/06 ZAA
C01G 1/00		CO1G 1/00 S
C23C 14/08	ZAA	C23C 14/08 ZAA L
14/28		14/28
C30B 29/22	501	C30B 29/22 501 K
		審査請求 米請求 請求項の数2 OL (全11頁)
21) 出願番号	特願YF9-237477	(71)出順人 000005186
(22) 出願日	平成 9 年(1997) 9 月 2 日	株式会社フジクラ
	+/X 9 + (X 9 9 1 ) 9 % 2 H	東京都江東区木揚1 ] 1 目 5 番 1 号 (72) 発明者 保坂 真理子
		東京都江東区木場1丁目5番1号 株式会
		米京都在東位不会 1 ) 自 3 荷 1 方 (休久会 社 フジクラ内
		(72)発明者 飯島 虔裕
		東京都江東区木場1丁目5番1号 株式会
		社プジクラ内
		(72) 発明者 定方 伸行
		東京都江東区木場1丁R5番1号 株式会
		社プジクラ内
		(74)代理人 弁理士 志賀 正武 (外3名)
		最終頁に統

## (64) 【発明の名称】酸化物超電導導体

## (57) 【要約】

【課題】 酸化物超電導層からの元素の拡散を防止する 拡散防止層により、超電導特性に優れる酸化物超電導導 体を提供する。

【解決手段】 テープ状の基材21と、この基材21の 面状に形成されて多数の結晶粒が結合されてなる配向制 御多結晶中間薄膜22と、配向制御多結晶中間純膜22 上に形成された拡散防止層23と、拡散防止層23上に 形成された酸化物超電導層24を具備してなり、また、 拡散防止層23はY,O,とCeO,の少なくとも一つか らなるものであることを特徴とする酸化物超電導導体2 0を採用する。



(2)

特開平11-86647

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 アープ状の基材と、この病材の面上に形成されて多数の結晶粒が結合されてなり、該多数の結晶粒のそれぞれの粒界傾角が30度以下である配向制御多結晶中間薄膜と、該配向制御多結晶中間薄膜上に形成された拡散防止層と、該拡散防止層上に形成された酸化物超電導層を具備してなることを特徴とする酸化物超電導導体。

1

【請求項2】 請求項1に記載の酸化物超電導導体であって、前記拡散防止層がY,O,とCeO,の少なくとも…つからなることを特徴とする酸化物超電導導体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、酸化物超電導導体 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年に発見された酸化物超電導体は、液体室素温度以上の臨界温度を示す優れた超電導体であるが、この酸化物超電導体を使用するには、種々の問題点があり、その内の1つに酸化物超電導体の臨界電流密度 20 が低いという問題がある。

【0003】この問題は、酸化物超電導体の結晶に電気的な異方性が存在することが大きな原因であり、酸化物超電導体は、その結晶軸の a 軸方向とb 軸方向には電気を流し易いが、 a 軸方向には電気を流しにくい。そこで、酸化物超電導体を基材上に形成して超電導体として使用するには、基材上に結晶配向性の良好な酸化物超電導体を形成し、電気を流そうとする方向に酸化物超電導体の結晶の a 軸あるいは b 軸を配向させ、その他の方向に c 軸を配向させる必要がある。

【0004】上述のように、酸化物超電導体を轉電体として使用するためには、テープ状などの長尺の基材上に、結晶配向性の良好な酸化物超電導層を形成する必要がある。ところが、金属テープの基材上に酸化物超電導層を直接形成すると、金属テープ自体が多結晶体でその結晶構造も酸化物超電導体と大きく異なるために、結晶配向性の良好な酸化物超電導層を形成させることができない。

【0005】そこで本発明者らは、図12に示すようなハステロイテープなどの全属テープからなる基材1の上 40にイットリウム安定化ジルコニア(YSZ)などの配向制御多結晶中間薄膜2を形成し、この配向制御多結晶中間薄膜2上に、酸化物超電導体の中でも臨界温度が約90Kであり安定性に優れたYiBazCusOx系の超電導層3を形成することで超電導特性の優れた酸化物超電導導体10を製造する試みを種々行なっている。このような試みの中から本発明者らは先に、特願平3-126836号、特願平3-126837号、特願平3-205551号、特照平4-13443号、特願平4-293464号などにおいて特許出願を行なっている。50

【0006】これらの特許出願に記載された技術によれば、金属テープの基材の片面にスパッタ装置により配向制御多結晶中間薄膜を形成する際に、スパッタリングと同時に基材成膜面の斜め方向からイオンビームを照射しながら配向制御多結晶中間薄膜を成膜する方法(イオンビームアシストスパッタリング法)により、結晶配向性に優れた配向制御多結晶中間薄膜を形成することができるものである。この方法によれば、配向制御多結晶中間薄膜を形成する多数の結晶粒のそれぞれの結晶格子の a 軸あるいは b 軸で形成する粒界傾角を 3 0 度以下に揃えることができ、結晶配向性に優れた配向制御多結晶中間薄膜を形成することができる。そして更に、この中間薄膜上に Y B a C u O 系の超道導層をレーザー蒸音法等により成膜するならば、酸化物盈電導層の結晶配向性も優

れたものになり、臨界電流密度が高い酸化物超電導層を

[0007]

形成することができる。

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述のような 酸化物超電導導体においては、酸化物超電導層の形成時 に配向制御多結品中間薄膜を有する基材を加熱する必要 があり、配向制御多結晶中間薄膜としてY: O: で安定化 したジルコニア(YSZ)膜を使用している場合には、 この加熱により、配向側御多結晶中間海膜と酸化物超電 導層との界面で、酸化物超電導層内のBa原子が配向制 御多結晶中間薄膜中へ拡散する現象が起きる。具体的に は、酸化物超電導層の配向制御多結品中間薄膜との界面 付近では、Ba原子が存在しない領域が発生し、一方、 配向制御多結晶中間薄膜の酸化物超電導層との界面付近 では、拡散してきたBa原子がYSZ中のZrO:と反 30 応して、BaZrO。(BZO) を主体とする相が形成 される。このため、酸化物超電導層の一部の結晶構造が 崩れてしまい、超電導特性の劣化を防ぐことができない という課題があった。

【0008】本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、酸化物超電導層のBa原子が配向制御多結晶中間薄膜中へ拡散を防止して結晶構造のの崩壊をふせぐことにより、優れた超電導特性を有する酸化物超電導導体を提供することを目的とする。

[0009]

40 【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、以下の構成を採用した。請求項1に記載の酸化物超電導導体は、テーブ状の基材と、この基材の面上に形成されて多数の結晶粒が結合されてなり、該多数の結晶粒のそれぞれの粒界傾角が30度以下である配向制御多結晶中間薄膜と、該配向制御多結晶中間薄膜上に形成された酸化物超電導層を具備してなることを特徴とする。また、請求項2に記載の酸化物超電導導体は、請求項1に記載の酸化物超電導導体であって、前記拡散防止層がY,O,とC e Q,の少なくとも一つからなることを特徴とする。

(3)

特開半11-86647

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1において、酸化物超電導導体20は、デーブ状の基材21の上面上に多数の結晶粒が結合されてなる配向制御多結晶中間薄膜22が形成され、配向制御多結晶中間薄膜22上に拡散防止層23が形成され、拡散防止層23上に酸化物超電導層24が形成されている。

3

【0012】配向制御多結晶中間薄膜22は、立方晶系 の結晶構造を有する結晶の集合した微細な結晶粒が多数 20 相互に結晶粒界を介して接合一体化されてなり、各結晶 粒の結晶軸の c軸は基材 2 1 の上面 (成膜面) に対して ほぼ直角に向けられ、各結晶粒の結晶軸のa軸どうしお よび h 軸どうしは、互いに同一方向に向けられて面内配 向されている。各結晶粒の結晶のa軸(あるいはb軸) どうしは、それらのなす角度(粒界傾角K)を30度以 内にして接合一体化されているのが好ましい。この配向 制御多結晶中間薄膜22の厚みは、0.1~1.0μ m、好ましくは0.  $3\sim0$ .  $7\mu m$ とされる。配向制御 膜が困難となり、また、効果の増大も期待できない。一 方、配问制御多結晶中間薄膜22の厚みが0.1μπ未 満であると、海すぎて拡散防止層23を十分支持できな い恐れがあるからである。この配向制御多結晶中間薄膜 の構成材料としては、MgO、YSZ、SrTiO:等 を用いることができる。

【0013】拡散防止層23は、立方晶系の結晶構造を 有する結晶の集合した微細な結晶粒が多数相互に結晶粒 界を介して接合一体化されてなり、各結晶粒の結晶軸の c軸は基材21のと面(成膜面)に対してほぼ面角に向 けられ、各結晶粒の結晶軸のa軸どうしおよびb軸どう しは、互いに同一方向に向けられて面内配向されてい る。各結晶粒の結晶のa軸(あるいはb軸)どうしは、 それらのなす角度(粒界傾角K)を30度以内にして接 合一体化されているのが好ましい。この拡散防止層の厚 みは、0.01~1μm、好ましくは0.05~0.5 μmとされる。拡散防止層の厚みを1μm以上としても 成膜が困難となり、また、効果の増大も期待できない。 拡散防止層の厚みが0.01μm未満であると、酸化物 超電薄層24のBa原子が配向制御多結晶中間薄膜22 に拡散し、酸化物超電導層24の結晶構造が崩れてしまうことが本発明者等の実験から明らかとなり、酸化物超電導導体20の臨界電流密度を低下させてしまう。拡散 防止層23の構成材料は、材料防止層23を形成する34

防止層23の構成材料は、拡散防止層23を形成する結晶の格子定数が、配向制御多結晶中間薄膜を形成する結晶の格子定数に近いものであれば、拡散防止層23の結晶の c 軸を配向制御多結晶中間薄膜22の結晶の c 軸方向と整合して配向させ、主た拡散防止層23の結晶の a 軸および b 軸方向と整合して配向させられる点で好ましい。従って、例えば、配向制御多結晶中間薄膜22としてYS2膜を形成させた場合には、YSZの格子定数が5.139 であるので、格子定数が10.604であるY:03や、格子定数が5.411 であるCeOtを用いることにより、結晶配向性に優れた拡散防止層23

が混合された層であっても良い。 【0014】酸化物超電導層24は、Y<sub>1</sub>Bm<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>O x、Y<sub>1</sub>Bm<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>Ox、Y<sub>2</sub>Bm<sub>3</sub>Cu<sub>4</sub>Oxなる組成、(B i,Pb)<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>Ox、(Bi,Pb)<sub>2</sub>Ca<sub>1</sub> Sr<sub>3</sub>Cu<sub>2</sub>Oxなる組成、あるいはTl<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu

を形成させることができる。また、拡散防止層23は、

Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> またはC e O<sub>2</sub>の1層のものに限られず、Y<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

とCeOzとの2層からなるものや、YzOzとCeOzと

,Ox、Tl,Ba,Cu,Cu,Ox、Tl,Ba,Cs,Cu,Oxなる組成などに代表される臨界温度の高い超電導材料からなるものである。この酸化物超電導層24の厚みは0、5~5~5~3度にされる

は0.5~5μπ程度とされる。

制御多結晶中間薄膜22の厚みは、0.1~1.0μ 【0015】配向制御多結品中間薄膜22を形成する装 m、好ましくは0.3~0.7μmとされる。配向制御 はは、図2に示すイオンビームスパッタ装置にイオンビ 多結晶中間薄膜22の厚みを1.0μm以上としても成 30 展が困難となり、また、効果の増大も期待できない。一 方、配向制御多結晶中間薄膜22の厚みが0.1μm未 満であると、薄すぎて拡散防止層23を十分支持できな い恐れがあるからである。この配向制御多結晶中間薄膜 の構成材料としては、MgO、YSZ、SrTiO;等 を用いることができる。 【0013】拡散防止層23は、立方晶系の結晶構造を 有する結晶の集合した微細な結晶粒が多数相互に結晶粒 成膜することができる。 【0013】拡散防止層23は、立方晶系の結晶構造を 成度することができる。

G一体化されているのが好ましい。この拡散防止層の厚 みは、0.01~1μm、好ましくは0.05~0.5 ルmとされる。拡散防止層の厚みを1μm以上としても 成膜が困難となり、また、効果の増大も期待できない。 拡散防止層の厚みが0.01μm未満であると、酸化物 超電薄層24のBa原子が配向制御多結品中間薄膜22 50 に取り付けてイオンガン47の傾斜角度を調整し、イオ 5

ンビームの入射角度を調整するようにしても良い。

【0018】ターゲット46は、目的とする配向制御多結品中間薄膜を形成するためのものであり、目的の組成の配向制御多結品中間薄膜と同一組成あるいは近似組成のものなどを用いる。具体的には、MgOあるいはYzO,で安定化したジルコニア(YSZ)、MgO、SrTiOなどを用いるがこれに限るものではなく、形成しようとする配向制御多結品中間薄膜に見合うターゲットを適宜用いれば良い。

【0019】図3において、イオンガン47は、筒状の 10 容器65の内部に、引出電極66とフィラメント67と Arガスなどの導入管68とを備えて構成され、容器65の先端からイオンをビーム状に平行に照射できるものである。

【0020】イオンガン47は、図2に示すようにその 中心軸線 Sを基材 2 1 の上面(成膜面)に対して入射角 度8 (基材21の垂線(法線)と中心線Sとのなす角 度)でもって傾斜させて対向されている。この入射角度 θは50~60度の範囲が好ましいが、55~60度の 範囲が最も好ましい。なお、イオンガン47によって基 20 材21に照射するイオンビームは、He'、Ne'、Ar 、Xe\*、Kr\*などの希ガスのイオンビーム、あるい は、それらと酸素イオンの混合イオンピームなどで良 い。だだし、形成しようとする配向制御多結晶中間海膜 の結晶構造を整えるためには、ある程度の原子量が必要 であり、Aτ'、 Kェ などのイオンを用いることが好 ましい。スパッタビーム照射装置48は、イオンガン4 7と回等の構成をなし、ターゲット46に対してイオン ビームを駆射してターゲット46の構成粒子を基材21 に向けて叩き出すことができるものである。

【0021】前記構成の装置を用いてテーブ状の基材2 1の面上にYSZの配向制御多結晶中間薄膜22を形成 する場合について説明する。ターゲット46としてYS 2のターゲットを用いるとともに、イオンガン47から のイオンビームを基材21の上面に50~60度の範囲 の角度で照射できるようにする。次に基材21を収納し ている容器の内部を減圧する。

【0022】スパッタビーム照射装置48からターゲット46にイオンビームを照射して、ターゲット46の構成粒子を叩き出して、基材21上にターゲット46から叩き出した構成粒子を堆積させると同時にイオンガン47からAェイオンと酸素イオンの混合イオンビームを照射して所選の厚みの配向制御多結品中間薄膜22を形成子、違限積層体25を得る。このイオン照射する際の入射角度θは、50~60度の範囲が好ましく、55~60度の範囲が最も好ましい。このような入射角度でイオンビーム照射を行ないながらスパッタリングを行なうことで、基材21上に形成されるYSZの配向制御多結品中間薄膜22の結晶軸のa軸とb軸とを配向させることができる。

【0023】 | 海膜積層体25の上に拡散防止層23と酸化物超電導層24とを形成して、酸化物超電導等体20を製造する装置は、図4に示すレーザ蒸着装置を用いる。この例のレーザ蒸着装置70は、処理容器71を有し、この処理容器71の内部の蒸着処理室72に、薄膜積層体25と、拡散防止層のターゲット73aと、酸化物超電導層のターゲット73bとを傭える。即ち、蒸着处理室72には基台74が設けられ、この基台74の上面に薄膜積層体25を設置できるようになっているとともに、支持ホルダ73によって支持された拡散防止層及び酸化物超電導層のターゲット73a、73bが設けられている。また、図中符号75は海膜積層体25の送取装置を示す。また、処理容器71は、排気孔77aを介して真空排気装置77に接続されて所定の圧力に減圧できるようになってい

【0024】拡散防止層のターゲット73aは、形成し ようとする拡散防止層23と同等または近似した組成、 あるいは、成膜中に逃避しやすい成分を多く含有させた 複合酸化物の焼結体などの板体からなっている。従って 拡散防止層のターゲット73 aは、Y,O,やCeO₂な る組成などに代表される拡散防止層 23を形成するため に使用するので、これと同一の組成か近似した組成のも のを用いることが好ましい。酸化物超電導層のターゲッ ト73 bは、形成しようとする酸化物超電導層24と同 等または近似した組成、あるいは、成膜中に逃避しやす い成分を多く含有させた複合酸化物の焼結体あるいは酸 化物超電導体などの板体からなっている。従って酸化物 超電導層のターゲット13bは、Y1 Baz Cus Ox、Y2 Ba, Cu, Ox、Y, Ba, Cu, Oxなる組成、(Bi, P b) CarSr2Cu,Ox (Bi,Pb),CarSr, Cu,Oxなる組成、あるいはTl2Ba1Ca1Cu,O x, TliBaiCaiCuiOx, TliBaiCaiCuiO xなる組成などに代表される臨界温度の高い酸化物超電 薄層24を形成するために使用するので、これと同一の 組成か近似した組成のものを用いることが好ましい。 【0025】基台74には加熱に一夕が内臓され、薄膜 積層体25を加熱できるようになっている。 一方、処 理容器 71の側方には、レーザ発光装置 78と第1反射 鏡79と集光レンズ80と第2反射鏡81とが設けら れ、レーザ発光装置78が発生させたレーザビームを透 明窓82を介してターゲット73に集光照射できるよう

【0026】YS2の配向制御多結品中間薄膜22の上に、YiOiの拡散防止層23を形成するには、薄膜積層体25をこれの配向制御多結晶中間薄膜22側を上にして基台74上に設備し、拡散防止層のターゲット73a

になっている。レーザ発光装置78はターゲット73

a、73bから構成粒子を叩き出すことができるもので

あれば、YAGレーザ、CO:レーザ、エキシマレーザ

などのいずれのものを用いても良い。

特開平11-86647

7

としてY: O: のターゲットを設置し、蒸着処理ホ72を減圧する。ここで、基台74の加熱ヒータを作動させて 薄膜積層体25を加熱しても良い。次に、薄膜積層体2 5を巻き取り機76で巻き取りながら、レーザビームを 拡散防止層のターゲット73aに集光照射する。これに よってターゲット73aの構成粒子がえぐり出されるか 蒸発されてその粒子が配向制御多結晶中間薄膜22上に 堆積する。ここで構成粒子の堆積の際に配向制御多結晶 中間薄膜22の結晶粒が下め c 軸配向し、 a 軸と b 軸で も配向しているので、配向制御多結晶中間薄膜22上に 形成される拡散防止層23の結晶の c 軸と a 軸と b 軸も 配向制御多結晶中間薄膜22に整合するようにエピタキ シャル成長して結晶化する。これにより結晶配向性の良 好なY: O: の拡散防止層23が得られる。

【0027】次に、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の拡散防止居23の上にY<sub>1</sub>Ba<sub>1</sub>Cu<sub>1</sub>O<sub>1</sub>の酸化物超電導層24を形成するには、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の拡散防止居23が形成されて巻取機76に巻き取られた薄膜積層体25をこの拡散防止居23側を上にして基台74上に設置し、酸化物超電薄層のターゲット73bとしてY<sub>1</sub>Ba<sub>1</sub>Cu<sub>1</sub>O<sub>1</sub>のターゲットを設置し、蒸着処理室72を減圧する。ここで蒸着処理室72を酸素雰囲気としても良い。また、基台74の加熱ヒータを作動させて薄膜積層体25を加熱しても良い。

【0028】巻取機16から拡散防止層23をつけた薄 膜積層体25を送り出しつつ、レーザビームを酸化物超 電導層のターゲット73トに集光照射する。これによっ てターゲット73トの構成粒子がえぐり出されるか蒸発 されてその粒子が拡散防止層23上に堆積する。ここで 構成粒子の堆積の際に拡散防止層 2 3 の結晶粒が予め c 軸配向し、a軸とb軸でも配向しているので、酸化物超 30 電導層24の結晶のc軸とa軸とb軸も拡散防止層23 に整合するようにエピタキシャル成長して結晶化する。 これにより結晶配向性の良好なYiBaiCuiOiの酸化 物超電導層24が得られる。なお、成膜後に必要に応じ て酸化物組電導層24の結晶構造を整えるための無処理 を施しても良い。上述の方法により拡散防止層23の上 に酸化物超電導層24を形成すると、図1に示すような 酸化物超電導導体20が得られる。拡散防止層23上に 形成された酸化物超電導層24は、多結晶状態となる が、この酸化物超電導層24の結晶粒の1つ1つにおい 40 ては、基材21の厚さ方向に電気を流しにくい c 軸が配 向し、基材21の両方向に 1軸どうしあるいは 5軸とう しが配向した結晶配向性が良好なものとなる。従って得 られた酸化物超電導層24は結晶粒界における量子的器 合性に優れ、結晶粒界における超電導特性の劣化が少な いので、基材21の面方向に電気を流し易く、臨界電流 在度の優れたものが得られる。

價と製造方法により行ってもよい。

【0030】図5は、拡散防止層23を形成する高周波スパッタ装置である。本例の装置は、薄膜積層体25を保持するホルダ31と、板状のターゲット32を主体として構成されている。また、図中符号33はターゲットホルダを示し、このターゲットホルダ33は高周波電源34に接続され、この高周波電源34と前述のホルダ31はそれぞれ接地されている。また、図中符号35は、テーブ状の薄膜積層体25の送出装置、36は薄膜積層体25の巻取装置を示す。

【0031】また、ホルダ31、ターゲットホルダ33 は図示略の真空容器に収納されていて、ホルダ31とターゲットホルダ33の周囲を真空雰囲気に保持できるようになっている。更に真空容器は、必要に応じて真空などの低圧状態で、かつ、アルゴンガス等の不活性ガス雰囲気にすることができるようになっている。以上の構成により、真空容器の内部を減圧してから高周波電源34を作動させることによって薄膜積層体25の上方空間にプラズマを発生させることができ、このプラズマの作用によりターゲット32の粒子をスパッタして薄膜積層体25側に向けて飛ばすことができるようになっている。

【0032】ホルダ31は内部に加熱ヒータを備え、薄膜積層体25を加熱できるようになっている。ターゲット32は、形成しようとする拡散防止層23と同等または近似した組成、あるいは、成膜中に逃避しやすい成分を多く含有させた複合酸化物の焼結体などの板体からなっている。従って拡散防止層のターゲット32は、Y2O,やCeO,なる組成などに代表される拡散防止層23を形成するために使用するので、これと同一の組成か近似した組成のものを用いることが好ましい。

【0033】前記標成の装置を用いてYSZの配向制御多結品中間薄膜22の上にY:O:の拡散防止層23を形成するには、Y:O:のターゲットを用いるとともに薄膜積層体25を収納している真空容器の内部を減圧雰囲気とする。そして、高周波電源34を作動させ、ターゲット32の構成粒子がスパッタされて薄膜積層体25上に飛来する。この粒子を所用時間かけて堆積させるならば、YSZの配向制御多結品中間薄膜22の上に所望の厚さのY:O:の拡散防止層23を形成することができる。

【0034】次に、拡散防止層23の上に酸化物組電導層24を形成して酸化物組電導導体20を製造する装置と製造する方法について説明する。図6は酸化物超電導層を成膜法により形成するレーザ蒸着装置を示している。尚、この図において、前述した図4に示す構成要素と同一符号を付し、その説明を省略する。この例のレーザ蒸着装置91は、処理容器71の内部の蒸着処理生72に拡散防止層23を有する海膜積層体26とターゲット90を設置できるようになっている。

(6)

特開下11:86647

9

【0035】ターゲット90は、形成しようとする酸化物超電導層と同等または近似した組成、あるいは、成膜中に逃避しやすい成分を多く含有させた複合酸化物の焼結体あるいは酸化物超電導体などの板体からなっている。従ってターゲット90は、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、Y1Bu1Cu1Ox、TllBu1Cu1Ox、TllBu1Cu1Ox、TllBu1Cu1Ox、TllBu1Cu1Ox、TllBu1Cu1Oxなる組成などに代表される臨界温度の高い酸化物超電導層を形成するために使用するので、これと同一の組成か近似した組成のものを用いることが好ましい。

【0036】次に、Y:O:の拡散防止層23の上にY:Ba,Cu,O:の酸化物超電導層24を形成するには、拡散防止層を有する薄膜積層体26を基台74上に設置し、ターゲット90としてY:Ba;Cu,O:のターゲットを設置し、然着処理室72を減圧する。ここで必要に応じて蒸着処理室72を酸素雰囲気としても良い。また、基台74の加熱ヒータを作動させて薄膜積層体26を加熱しても良い。

【0037】次にレーザビームをターゲット90に集光照射する。これによってターゲット90の構成粒子がえぐり出されるか蒸発されてその粒子が拡散防止層23上に堆積する。なお、成膜後に必要に応じて酸化物超電導層24の結晶構造を整えるための熱処理を施しても良い。上述の方法により拡散防止層23の上に酸化物超電導層24を形成すると、図1に示すような酸化物超電導導体20が得られる。

【0038】上述の酸化物超電導導体においては、拡散防止層を配向制御多結晶中間神膜と酸化物超電導層との30間に形成させることにより、酸化物超電導層のBa原子の拡散が防止されるので、酸化物超電導層の結晶構造を崩すことがなく、臨界電流密度の優れた酸化物超電導導体を得ることができる。また、酸化物超電導層の形成時に酸化物超導電層が受ける熱量が増加してもBa原子が拡散することがなく、酸化物超電導層の形成時の加熱温度を高くしたり、成膜時間を長くしたりすることができるので、酸化物超導電層の厚みを自由に設定できる。

【0039】また、上述の酸化物超電導導体においては、配向制御多結晶中間薄膜が結晶配向するように形成 40 されているので、この配向制御多結晶中間薄膜の上に拡散防止層が形成する際には、拡散防止層がエピタキシャル成長により形成され、結晶配向性に優れた拡散防止層を得ることができる。更に、結晶配向性に優れる拡散防止層上に酸化物超電導層がエピタキシャル成長するので、結晶配向性に優れた酸化物超電導層を得ることができる。この場合、拡散防止層が、Y,O,及びCeO,のうちの一つからなるものであれば、結晶配向性に優れた拡散防止層を形成させることができる。

【0040】更に、上述の酸化物超電導導体において、

拡散防止層をレーザ蒸着法で形成した場合には、酸化物 超電導層の形成を同時に1つの装置内で連続して行うこ とができるので、製造工程が簡略化され、酸化物超電導 導体の製造コストを低減できる。また、長尺の酸化物超 電導導体を簡単に製造できる。

10

【0041】更にまた、上述の酸化物超電導導体において、拡散防止層をRFスパッタリング法で形成した場合には、大面積の拡散防止層の成膜が可能となり、1回の成膜で複数本のテープを成膜することができるので、酸化物超電等等体の製造時間を大幅に短縮することができる。

[0042]

#### 【実施例】

(実施例1) 図2に示すイオンビームスパック装置に、 幅10mm、厚さ0、2mm、長さ10cmのハステロ イC276テーブの基材を設置し、真空ポンプで減圧し て3. 0×10<sup>-1</sup>トールに減圧し、ターゲットとしてY SZ(安定化ジルコニア)製のものを用い、スパッタ電 圧1000V、スパッタ電流100mA、イオン源のピ ームの入射角度を55度に各々設定し、イオン原のアシ スト電圧を300Vに、イオンビームの電流密度を20 μ A/c m<sup>-2</sup>にそれぞれ設定して基材の面上にメパッタ リングと同時にイオン原照射を行って6時間成膜処理す ることで結晶が配向制御された厚さO. 7 umのYSZ 配向制御多結晶中間薄膜を形成した。なお、イオンビー ムの電流密度とは、試料の近くに設置した電流密度計測 装置の計測数値によるものである。次に、図4に示すレ 一ザ蒸若装置を使用して、YSZの配向制御多結晶中間 薄膜上にY2O2の拡散防止層を形成し、更にY1O2の拡 散防止層上に厚さ0、6μmの酸化物超電導層を形成し た。まず、レーザ蒸着装置の真空容器の内部を20mt orrに減圧し、基材の温度を550~600℃とし、 ターゲットとしてY: O: 製のものを用い、レーザ探着を 行うことにより、厚さ 0. 4 μ m の Y 1 O 1 拡散防止層を 形成した。ターゲット蒸発用のレーザとして波長248 nmのKr-Fレーザを用いた。レーザ周波数は100 H2、レーザの照射エネルギーは400m Jである。次 に、ターゲットとしてYo.7 Bai.7 Cus. a Ov.3 成る組 成の酸化物超電導体からなるターゲットを用い、レーザ 蒸着処理室の内部を1.0×10<sup>-6</sup>トールに被圧した 後、内部に酸素を導入して2.0×10<sup>-3</sup>トールとし、 基材の送り出し速度を1. 0 m/h x とし、基材の温度 を700~750℃とした後、レーザ蒸着を行った。こ の成膜後、500℃で120分間、酸素雰囲気中におい て薄膜を熱処理した。以上のようにして、厚さ約0.2 mm、幅10mm、長さ10cmの酸化物超電導導体を 得た。

【0043】(実施例2) 実施例1と同様にして、テープの基材に結晶が配向制御されたYSZ配向制御多結品 50 中間薄膜を形成した後に、図5に示す高周波スパッタ装 (7)

特開平11-86647

12

置を使用して、YSZ配向制御多結晶中間薄膜上にCe 〇』の拡散防止層を形成した。高周波スパッタ装置の真 空容器の内部を7.7×10<sup>-1</sup>トールに滅圧し、ターゲ ットとしてCeO,製のものを用い、スパッタ出力30 0w、基材温度600℃に設定し、スパッタリングを1 時間行ってYSス配向制御多結晶中間薄膜の上面に厚き 0.25μmのCcO:拡散防止層を形成した。次に、 図6に示すレーザ蒸者装置を使用して、СеО. 拡散防 止層の上に厚さ0.6μmの酸化物超電導層を形成し た。ターゲットとしてYo.1 Bai.1 Cuz.0 O1.1 成る組 10 成の酸化物超電導体からなるターゲットを用い、レーザ 蒸着処理室の内部を1.0×10<sup>-8</sup>トールに減圧した 後、内部に酸素を導入して2、0×10<sup>-3</sup>トールとし、 基材の送り出し速度を1.0m/hrとし、基材の温度 を700~750℃とした後、レーザ蒸着を行った。タ ーゲット蒸発用のレーザとして波長248mmのKェー

Fレーザを用いた。この成膜後、500℃で120分

問、酸素雰囲気中において薄膜を熱処理した。以上のよ うにして、厚さ約0.2mm、幅10mm、長さ10c mの酸化物超電導導体を得た。

【0044】 (比較例1) 拡散防止層を形成させなかっ たこと以外は実施例2と同様にして、厚さ約0.2m m、幅10mm、長さ10cmの酸化物超電導導体を得 た。

【0045】実施例1~2及び比較例1により得られた 酸化物超電導導体を液体窒素で冷却した後、77K、0 Tの条件で測定した臨界電流値と臨界電流密度との値を 表1に示す。また、実施例1~2で形成された酸化物超 電導導体の拡散防止層のX線回折の測定結果を図7に、 X 終極点図を図8に示す。更に、実施例及び比較例で得 られた酸化物超電導層の構点図を図9~図10に示す。 [0046]

【表1】

	限界電流便 (A·) (77K、0T)	限界電流密度 (A/cm²) (77K、0T)
実施例 1	2 9	4. 8 × 1 0 5
実施例 2	3 2	5. 3×10 <sup>5</sup>
比較例 1	1. 9	1. 5 7 × 1 0 4

【0047】実施例1~2は、陸界電流値、臨界電流密 度の値が良好である。また、図7のX線回折の結果にお いて、拡散防止層が基材の上方に向けてと軸配向してい ることが確認され、図8のX線極点図の結果では、拡散 防止層の結晶配向性が優れていることが確認される。更 に、図9のX線極点図の結果では、酸化物超電導層の結 **品配向性が優れていることを示している。従って、拡散** 防止層の結晶配向性が高いために、酸化物超電導層の結 40 晶配向性も高くなり、臨界電流値、臨界電流密度の値が 良好になったものと思われる。

【0048】また、比較例1では、超電導特性が大きく 劣化している。図10のX籐極点図の結果からは酸化物 超電導層の結晶配向性が高いことが示される。しかし、 拡散防止層が形成されていないために、図11のエネル ギー分散型X線分析の結果から、酸化物超電導層から配 向制御多結晶中間薄膜へBa原子の拡散が起きているこ とが明らかであり、酸化物超電導層の結晶構造が崩れた ことによる超電導特性の劣化が起きたものと考えられ

る。

【0049】なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態 に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない **範囲において種々の変更を加えることが可能である。例** えば、上述の実施の形態においては、拡散防止層として Y: O: とCeO: の例を示したが、これに限定されるも のではなく、結晶構造が立方晶系であり、その格子定数 が、配向制御多結晶中間薄膜を形成する結晶の格子状数 に近いものであれば、どのようなものでも可能である。 [0050]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の 酸化物超電導導体は、配向制御多結晶中間薄膜と酸化物 超電導層との間に、拡散防止層が形成されたものである ので、酸化物超電導層からの元素の拡散が起こらず、結 晶構造が崩れることがないので、良好な超電導特性を示 すことができる。また、本発明の酸化物超電導導体は、 その拡散防止層がYzOzとCeOzの少なくとも一つか 50 らなり、拡散防止層の結晶配向性が優れ、それに伴って (8)

待開平11-86647

13 酸化物超電導層の結晶配向性が優れるので、良能な超電 導特性を示すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態である酸化物超電導導体 を示す斜視断面図である。

【図2】 本発明の実施の形態である酸化物経電導導体 を製造するための装置であって、配向制御多結晶中間薄 膜を形成するためのイオンビームスパッタ装置を示す精 成凶である。

【図3】 図2に示す装置に用いられるイオンガンを示 10 化物超電導層のX線模点図を示す図である。 す構成図である。

【図4】 本発明の奥施の形態である酸化物凪電導導体 を製造するための装置であって、拡散防止層と酸化物超 電導層とを形成するためのレーザ蒸着装置を示す構成図 である。

【図5】 本発明の実施の形態である酸化物超電導導体 を製造するための装置であって、拡散防止層を形成する ための高周波スパッタリング装置を示す構成図である。

【図6】 本発明の実施の形態である酸化物超電導導体 を製造するための装置であって、酸化物超電導層を形成 20 20 酸化物超電導導体 するためのレーザ蒸着装置を示す構成図である。

【図7】 実施例で得られた酸化物超電導導体の拡散防 止層のX線回折の結果を示す図であって、(a)は実施 例1の測定結果を示す図であり、(b)は実施例2の測 定結果を示す図である。

【図8】 実施例で得られた酸化物超電導導体の拡散防 止層のX線極点図であって、(a)は実施例1の測定結 果を示す図であり、(b)は実施例2の測定結果を示す 図である。

【図9】 実施例で得られた酸化物超電導導体の酸化物 超電導層のX級極点図であって、(a)は実施例1を示 す図であり、(b) は実施例2を示す図である。

【図10】 比較例1で得られた酸化物超電導導体の酸

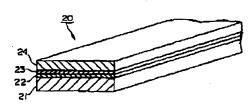
【図11】 比較例1で得られた酸化物超電導導体の断 面を分析した結果を示す図であって、(a)は酸化物超 電導層の配向制御多結晶中間薄膜との界面付近のエネル ギー分散型X線分析結果を示す図であり、(a)は配向 制御多結晶中間薄膜の酸化物超電導層との界面付近のエ ネルギー分散型X線分析結果を示す図である。

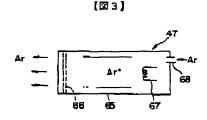
【図12】 従来の酸化物超電導導体を示す斜視断面図

【符号の説明】

- - 21 基材
  - 22 配向制御多結品中間薄膜
  - 23 拡散防止層
  - 2 4 酸化物超電導層

【図1】





[図2]

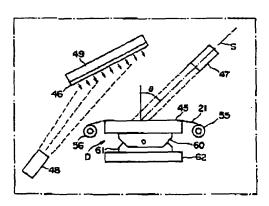
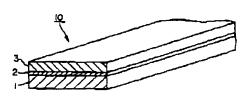
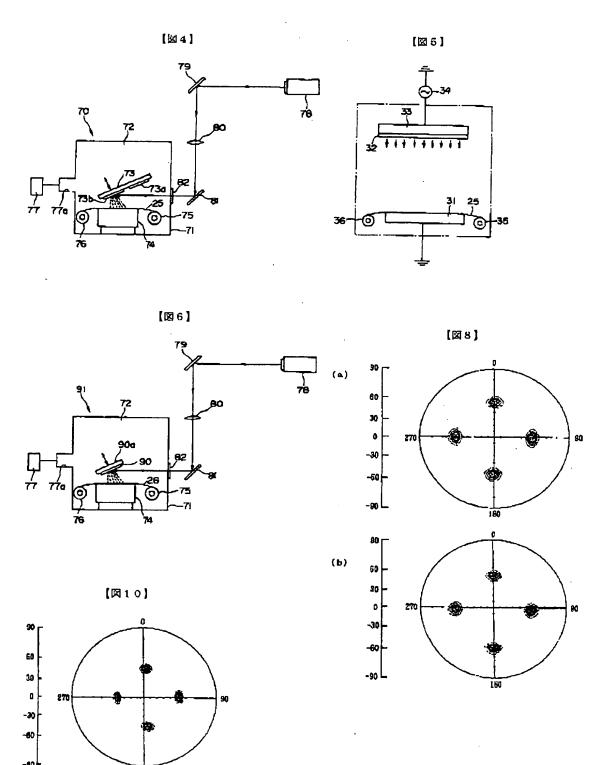


図12]



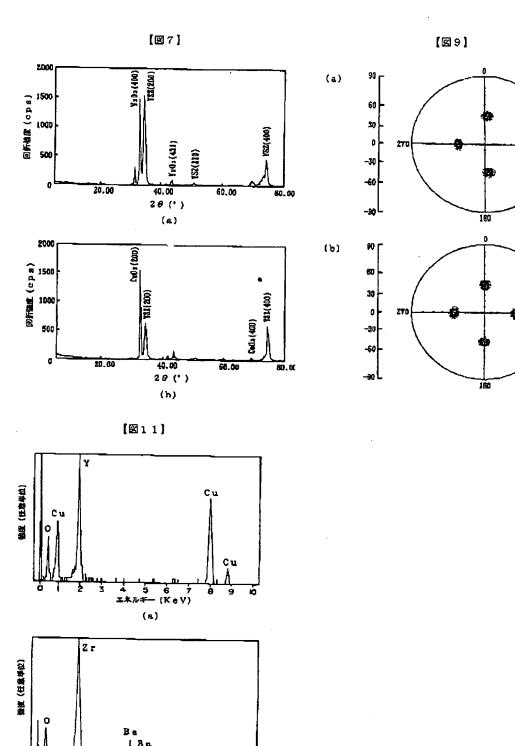
(9)

特開平11-86647



(10)

特開下11-86647



4 当 6 エネルギー (KeV) (b) (11)

符開平11-86647

フロントページの続き

(72) 発明者 齐摩 隆 東京都江東区木場1 1 目 5 番 1 号 株式会 社フジクラ内